安徽铜峰电子股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	铜峰电子	股票代码	600237
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文焕	李??骏
电话	0562-2819178	0562-2819178
传真	0562-5881888	0562-5881888
电子信箱	600237@tong-feng.com	600237@tong-feng.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,183,106,474.61	2,038,899,840.41	7.07
归属于上市公司股东的净资产	1,478,487,383.51	1,506,376,559.60	-1.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	42,124,170.86	-24,084,402.67	不适用
营业收入	351,323,234.89	359,773,313.16	-2.35
归属于上市公司股东的净利润	-19,945,480.44	19,730,197.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,217,635.78	894,812.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.33	1.41	减少2.74个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0353	0.0350	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0353	0.0350	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					58,706
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽铜峰电子集团有限公司	境内非国有法人	16.76	94,561,280	0	质押74,500,000
殷凤姣	境内自然人	0.72	4,045,690	0	无
北方国际信托股份有限公司-金福一号证券集合资金信托	未知	0.45	2,559,799	0	无
中融金丰(北京)投资控股有限公司	未知	0.44	2,500,000	0	无
重庆勤智建材有限公司	未知	0.42	2,379,533	0	无
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	未知	0.41	2,338,140	0	无
厦门国际信托有限公司-利得盈单独管理资金信托026	未知	0.37	2,100,700	0	无
李家平	境内自然人	0.36	2,040,000	0	无
广发基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	未知	0.35	2,000,000	0	无
叶菲	境内自然人	0.30	1,692,280	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人叶菲为公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司唯一股东铁牛集团有限公司董事局副主席、总裁,其它股东之间,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

年初以来,宏观经济下行压力增大,实体经济经营困难,公司下游行业市场低迷,总体需求量持续下降,公司主导产品的销售价格也有所下滑,经营成本上升,产品获利能力下降。在宏观经济和市场形势不利的情况下,公司经营层贯彻落实董事会的决策部署,扎实做好生产经营工作,积极推进重点项目建设,努力保持生产经营平稳运行。报告期内,公司实现营业收入35,132.32万元,归属于上市公司净利润-1,994.55万元。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	351,323,234.89	359,773,313.16	-2.35
营业成本	304,337,177.78	291,711,675.54	4.33
销售费用	9,299,084.75	8,640,013.92	7.63
管理费用	38,668,597.82	37,345,712.17	3.54
财务费用	17,442,203.84	17,222,463.58	1.28
经营活动产生的现金流量净额	42,124,170.86	-24,084,402.67	
投资活动产生的现金流量净额	-141,852,909.48	-101,823,374.51	
筹资活动产生的现金流量净额	76,100,642.50	416,528,418.04	-81.73
研发支出	8,287,804.76	9,411,783.59	-11.94

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是上年同期收到老厂区拆迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是上年同期非公开发行股票募集资金到账所致。

3.1.1.2 其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业外收入	3,285,024.83	22,152,344.39	-85.17

本期营业外收入较上年同期初减少85.17%,主要是上年确认土地拆迁补偿收益所致。

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①经中国证监会证监许可[2012]1327 号文核准,2013年1月23日,公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。本次发行股份的锁定期为自发行结束之日起12个月,该部分股份已于2014年2月7日上市流通。

②2014年6月19日,公司接到中国证监会证监许可[2014]601号文件,该文件核准公司向社会公开发行面值不超过2亿元的公司债券。截止报告期末,公司董事会正根据核准文件及股东大会的授权筹备本次公司债券的发行事宜。

③其他

1、资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	124,290,545.45	5.69	209,039,202.61	10.25	-40.54
应收账款	260,506,015.67	11.93	190,024,210.92	9.32	37.09
预付账款	80,243,832.31	3.68	27,640,071.04	1.36	190.32
其他流动资产	18,104,132.03	0.83	11,490,077.95	0.56	57.56
在建工程	274,112,629.77	12.56	14,406,063.37	0.71	1,802.76
其他非流动资产	4,638,900.00	0.21	130,021,607.00	6.38	-96.43
短期借款	420,100,000.00	19.24	287,590,000.00	14.11	46.08
应付票据	67,758,776.28	3.10	11,118,038.82	0.55	509.45
预收账款	8,493,471.14	0.39	3,400,110.20	0.17	149.8
应交税费	2,771,884.55	0.13	6,275,633.80	0.31	-55.83

(1)期末应收票据较期初减少40.54%,主要是本期支付工程款及设备款所致。

(2)期末应收账款较期初增加37.09%,主要是货款尚未到期结算所致。

(3)期末预付账款较期初增加190.32%,主要本期预付材料款所致。

(4)期末其他流动资产较期初增加57.56%,主要是待抵扣进项税较期初增长所致。

(5)期末在建工程较期初增加,主要是募投项目转入所致。

(6)期末其他非流动资产较期初减少96.43%,主要是预付的工程款、设备款转入在建工程所致。

(7)期末短期借款较期初增加46.08%,主要是本期银行借款增加所致。

(8)期末应付票据较期初增加509.45%,主要是本期支付的存货金额增加所致。

(9)期末预收账款较期初增加149.80%,主要是本期预收货款所致。

(10)期末应交税费较期初减少55.83%,主要是应交所得税减少所致。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元件制造业	346,142,807.26	302,775,510.39	12.53	-0.87	4.74	减少4.68个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光膜	46,574,794.94	46,193,996.48	0.82	-11.68	1.44	减少12.82个百分点
镀膜	27,944,963.88	27,688,018.35	0.92	9.38	27.15	减少13.85个百分点
聚酯膜	61,724,712.69	54,863,749.88	11.12	9.16	12.99	减少3.01个百分点
电容器	152,545,335.83	124,784,898.94	18.20	0.90	2.70	减少1.43个百分点
再生树脂	14,654,391.23	6,861,228.55	53.18	-19.00	-6.22	减少6.38个百分点
晶体谐振器	17,700,325.67	18,538,188.56	-4.73	10.02	16.22	减少5.58个百分点
晶片	23,055,182.56	22,376,873.05	2.94	-4.43	-9.45	增加5.38个百分点
其 他	1,943,100.46	1,468,556.58	24.42	-60.10	-60.64	增加1.03个百分点

3.2.1.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	269,170,348.56	-2.57
国外	76,972,458.70	5.56

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

被投资单位	主要业务	2014.6.30	2013.12.31	变动数	变动幅度%	持股比例%
铜陵市富源小额贷款有限责任公司	发放小额贷款	10,000,000.00	10,000,000.00			2.50
安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司	产品试验、检测	1,675,889.11	1,792,578.12	-116,689.01	-6.51	30.00
徽商银行股份有限公司	金融	5,060,752.74	5,060,752.74			0.07
合?计		16,736,641.85	16,853,330.86	-116,689.01		

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
03698.HK	徽商银行	5,060,752.74	0.07	5,060,752.74	–	–	长期股权投资	购买
合计		5,060,752.74	/	5,060,752.74	–	–	/	/

2004年,经本公司第三届董事会第九次会议审议通过,本公司出资人民币1000万元认购了徽商银行1000万元股份,2008年,经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,本公司将其中的500万股股权协议转让。截止目前,本公司尚持有徽商银行5,629,150股股份。徽商银行已于2013年11月13日在香港证券交易所挂牌上市。

(2)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
铜陵市富源小额贷款有限责任公司	10,000,000	2.5	2.5	10,000,000	1,676,281.39	1,676,281.39	长期股权投资	购买
合计	10,000,000	/	/	10,000,000	1,676,281.39	1,676,281.39	/	/

2010年,经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过,本公司控股子公司———峰华电子投资1000万元,参与设立了铜陵市富源小额贷款有限责任公司(详见2010年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.1.4.3 募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	71,711.50	10,131.48	48,416.97	23,466.57	存于公司募集资金专户
合计	/	71,711.50	10,131.48	48,416.97	23,466.57	/

经中国证监会证监许可[2012] 1327号文核准,公司于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。根据华普天健出具的《验资报告》(验字[2013]0345号),本次发行募集资金总额为756,099,999.00元,扣除发行费用38,984,999.95元后,募集资金净额为717,114,999.05元。本公司对募集资金设立了专用账户进行管理,专款专用。

2014年3月25日,经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,公司将项目闲置募集资金中不超过2.9亿元的资金暂时补充流动资金,期限为12个月。

截止2014年6月30日,公司共累计使用募集资金48,416.97万元,其中投入募集资金项目23,716.97万元,募集资金补充流动资金24,700万元,尚未使用募集资金余额为23,466.57万元(含利息收入172.04万元)。公司募集资金专户余额为23,466.57万元(含利息收入172.04万元)。

②募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
新能源用薄膜材料技改项目	否	42,754	7,449.65	15,699.88	是	建设期	11,917	建设期	–	–
智能电网用新型薄膜材料技改项目	否	32,856	2,681.83	8,017.09	是	建设期	7,537	建设期	–	–
合计	/	75,610	10,131.48	23,716.97	/	/	19,454	/	/	/

智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于8月下旬完成设备安装调试,投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线也正在进行设备安装,预计今年十月份可投料试车。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。

3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析

序号	名称	主要产品或服务	注册资本	权益比率(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
1	温州铜峰	金属化薄膜及相关电子材料的生产和销售	3,500万元	95.71	10,395.49	4,393.42	-40.55
2	铜爱电子	生产销售电容器用聚酯薄膜及其他电子材料	2,020万美元	75.00	35,147.99	17,222.86	99.00
3	铜峰电容器	交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研究、开发、生产、销售、加工服务及科技成果转让	10,800万元	99.91	22,526.10	11,206.12	212.81
4	铜峰世贸	自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务及电子化工等进口、加工、补偿贸易	1,000万元	100.00	10,166.26	-215.48	-449.86
5	三科电子	系列石英晶体频率片、石英晶体加工专业设备、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售	5,800万元	99.96	6,015.74	3,889.19	-247.84
6	峰华电子	石英晶体频率器件开发、生产销售,电子器件的开发、生产、销售	5,000万元	98.76	9,043.85	4,475.40	-123.68
7	铜陵市富源小额贷款有限责任公司	发放小额贷款、保险代理、信托代理、票据贴现、资产转让等。	40,000万元	2.50	46,624.00	44,621.00	2,394.00
8	安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司	电子材料产品试验、检测等服务	300万元	30.00	598.00	559.00	-38.00

3.1.4.5 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
薄膜生产线搬迁改造项目	10,650	建设期	810.79	810.79	建设期
合计	10,650	/	810.79	810.79	/

2013年12月,经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司计划投资10650万元对老厂区的两条聚丙烯薄膜生产线进行搬迁改造(详见2013年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告),以上搬迁改造项目尚在实施。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司2013年度股东大会审议通过,公司2013年度利润分配方案为:以公司总股本564,369,565股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金总额5,643,695.65元,本年度公积金不转增股本。

公司已于2014年6月21日刊登分红派息实施公告,派发股息的股权登记日为2014年6月26日,除息日为2014年6月27日,现金红利发放日为2014年6月27日。以上利润分配方案已按期实施完毕。

3.3 其他披露事项

3.3.1、董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法的变更。

4.2 本报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的。

4.3 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

董事长:王晓云

安徽铜峰电子股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-024

安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年8月15日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年8月26日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

2014年1至6月,公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备,共计计提了477.88万元。其中,坏账准备计提411.78万元;存货跌价准备计提66.10万元。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司2014年半年度报告及摘要;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案详细内容见本公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4、审议通过关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案详细内容见本公司关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的公告。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-025

安徽铜峰电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2014年8月15日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2014年8月26日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司2014年半年度报告及摘要;

监事会一致认为:

(1)公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2014年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见之前,未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2014年8月28日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-026

安徽铜峰电子股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司募集资金存放符合公司规定

●公司募集资金使用进度:智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于8月下旬投料联动一次性试车成功,新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线预计今年十月份可投料试车。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《验资报告》(验字[2013]0345号),本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元,扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元,公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元,以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户(以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。

截止2014年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

(1)补充公司流动资金

募集资金到帐后,为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,2013年3月8日,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司决定将闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,期限一年。截止2014年3月6日,公司已按承诺将实际用于暂时补充流动资金的3.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户(以上详见公司2013年2月21日、3月9日以及2014年3月8日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的公告)。

2014年3月25日,经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,公司决定使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月(详见公司2014年3月26日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。

(2)投入募集资金项目

公司直接投入募集资金项目新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目资金23,716.97万元。

截止2014年6月30日,公司共累计使用募集资金48,416.97万元,其中募集资金补充流动资金24,700万元,尚未使用募集资金余额为23,466.57万元(含利息收入172.04万元),公司募集资金专户余额为23,466.57万元(含利息收入172.04万元)。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法,本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的有关规定,报告期内,公司结合实际情况,修订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日,公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站)。截止2014年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2014年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:万元

账户名称	银行名称	银行账号	期末余额
安徽铜峰电子股份有限公司	交通银行股份有限公司铜陵分行	346262000018010013212	1,775.88
安徽铜峰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司铜陵分行	1308027039200069535	7,348.60
安徽铜峰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	12643001040009715	614.07
安徽铜峰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	0701014160007232	3,672.88
安徽铜峰电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行	499030100100858888	10,055.14
合 计			23,466.57

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内,募集资金的实际使用情况详见附件1

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2014年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			71,711.50				本期投入募集资金总额					10,131
变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额					23,717
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源用薄膜材料技改项目	否	42,754	42,754	未做分期承诺	7,449	15,700	–	36.72	2014年8月	–	–	否
智能电网用新型薄膜材料技改项目	否	32,856	32,856	未做分期承诺	2,682	8,017	–	24.40	2014年8月	–	–	否
合计	否	75,610	75,610	–	10,131	23,717	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于8月下旬完成设备安装调试,投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线也正在进行设备安装,预计今年十月份可投料试车。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,公司决定使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月(详见公司2014年3月26日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-027

安徽铜峰电子股份有限公司关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:设立子公司投资建设超级电容器及模组项目

● 投资金额:项目总投资5600万元

一、投资项目概述

本公司拟在合肥设立全资子公司,投资建设超级电容器及模组项目。该公司注册资本拟为3000万元(公司名称及注册资本以工商登记为准)。项目拟在合肥经济技术开发区内新征土地50亩,新建厂房一栋,购置关键设备,同时配建必要的公用辅助工程。项目总投资5600万元,建设期两年,项目建成后预计年销售收入9200万元。

2014年8月15日,公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次会议通知和会议文件,并于2014年8月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的议案。

本次设立子公司投资项目事项不涉及关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、项目介绍

超级电容器是一种新型储能器件,具有超大电容量,超强的荷电保持能力,其充电迅速,使用便捷,无污染,在新能源汽车、计算机、通信、电力、航空、航天、国防等领域具有广阔的应用前景。

超级电容器自面市以来,在新能源、消费电子、工业电子、交通运输领域有着巨大的应用价值和市场潜力,全球需求量快速增长,已成为电源电池领域内新的产业亮点而被世界各国广泛关注。由于大功率超级电容器在电动汽车、太阳能装置、重型机械等领域的应用,许多发达国家都已将超级电容器项目作为国家重点研究和开发项目,超级电容器市场正呈现出前所未有的蓬勃景象。

三、投资项目的目的和对本公司的影响

本项目符合国家产业政策,项目的实施对于促进电子元器件行业技术进步、科技创新和传统产业转型升级意义重大。项目建成后,可进一步优化公司的产品结构,扩大利润空间,巩固公司在电容器薄膜行业的市场地位。

四、投资项目风险性分析

1、市场竞争风险

目前美国、日本等国家在超级电容器产业化方面处于领先地位,国内一些公司也积极涉足这一产业,未来市场竞争将会更加激烈。

2、市场推广的风险

超级电容器应用价值已逐步被市场了解和认可,企业如何针对不同行业的应用需求,开发出适用不同应用领域的产品并进行市场推广,是未来市场竞争中的着力点。

针对以上风险,公司将凭借多年来在电容器相关领域累积的研发经验和技术力量,加大对超级电容器产品的科技投入,提高产品技术开发能力和应用能力,积极做好市场开拓。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会

2014年8月28日

天津普林电路股份有限公司

TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION

2014 半年度报告摘要

股票简称:*ST 普林 股票代码:002134

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司负责人曲德福、主管会计工作负责人王忠金及会计机构负责人(会计主管人员)黄文敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述,并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司简介

股票简称	*ST普林	股票代码	002134
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林晓华	国炜	
电话	022-24893466	022-24893466	
传真	022-24890198	022-24890198	
电子信箱	ir@tianjin-pcb.com	ir@tianjin-pcb.com	

二、主要财务数据及股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	253,006,693.35	241,461,313.51	4.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,118,838.23	-26,877,873.91	152.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,027,885.09	-28,207,496.22	46.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,172,866.37	22,943,721.78	-192.28%
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.11	154.55%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.11	154.55%
加权平均净资产收益率	2.49%	-4.61%	7.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	811,576,510.69	804,672,789.01	0.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	575,033,423.73	560,914,585.50	2.52%

2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						14,409
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	25.35%	62,314,645	0		
天津国际投资有限公司	国有法人	22.97%	56,470,537	0		
张广全	境内自然人	1.29%	3,178,141	0		
傅兴华	境内自然人	0.98%	2,400,588	0		
天津经发投资有限公司	国有法人	0.71%	1,746,486	0		
陈丽华	境内自然人	0.68%	1,681,300	0		
高雯雯	境内自然人	0.68%	1,677,450	0		
李建秋	境内自然人	0.61%	1,508,600	0		
陈文龙	境内自然人	0.55%	1,355,626	0		
郑耿杰	境内自然人	0.52%	1,282,175	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《天津市人民政府关于组建天津津融投资服务集团有限公司的批复》(津政函[2013]50号),公司第二大股东天津国际投资有限公司与天津投资集团公司合并为天津津融投资服务集团有限公司,其实际控制人为天津市国资委。天津国际投资有限公司所持有的本公司股份和相应权利与责任由天津津融投资服务集团有限公司继承。截至报告期末,天津津融投资服务集团有限公司尚未办理完毕过户手续,故股东名册中的股东名称仍为天津国际投资有限公司。天津中环电子信息集团有限公司、天津国际投资有限公司、天津经发投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

3、前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

1、概述

2014年上半年,国际经济形势错综复杂,国内经济下行压力较大,整个PCB行业负重前行、缓慢复苏。近年来,我国的PCB行业发展一直面临着成本、技术、环保等诸多瓶颈,工信部于今年2月发布了《关于加快推进工业强基的指导意见》,为实现PCB行业的发展提供了强劲的政策支持,为实现PCB行业的提质增效、结构升级奠定了基础。

自2014年4月14日起,公司股票被实施退市风险警示。公司上下充满危机意识与紧迫感,对过去未能实现较好业绩进行了深刻地反思,从管理团队调整、开拓市场、降低成本、提高效率等多方面采取改进措施,强化责任、真抓实干、务求实效。公司在专注主营业务发展的同时,注重增强固定资产流动性,转让了部分土地使用权及房屋建筑物,有效增加了现金流。报告期内,公司实现营业收入25301万元,较上年同期增长4.78%,归属于上市公司股东的净利润为1412万元,较上年同期实现了扭亏为盈,增长幅度为152.53%。

2、主营业务分析

(1)概述

公司的主营业务为印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工以及上述产品及同类商品和技术的研发、涉及、咨询和服务。

我国PCB产业的总体规模位居世界第一,但是在技术实力以及单一企业影响力等方面,与世界领先企业的差距仍然较大。仅就国内而言,千余家制造企业的生产制造水平也参差不齐,公司实力虽然处于行业上游水平,但也清晰认识到自身与行业领先者存在的差距,公司正致力于对关键环节、薄弱地带进行调整、完善,逐步实现从追赶到超越的转变。公司一贯注重主营业务的发展,因为主营业务是企业持续、稳定的利润源泉。在完全竞争的PCB市场,必须冲出传统低端产品价格战的"重围",靠质量与服务制胜。因此,公司从自身生产、管理环节入手,甄别并改进影响生产效率与质量的环节,实现总体的挖潜增效,缩小亏损幅度,逐步实现盈利。

(2)主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	253,006,693.35	241,461,313.51	4.78%	
营业成本	246,515,446.57	240,900,446.45	2.33%	
销售费用	3,932,275.33	3,895,982.19	0.93%	
管理费用	14,630,246.11	18,600,360.54	-21.34%	
财务费用	1,139,265.41	3,653,530.63	-68.82%	汇兑损失减少
所得税费用	-39,955.56	-124,325.54	67.86%	递延所得税资产增加
研发投入	9,525,948.84	10,978,312.62	-13.23%	
经营活动产生的现金流量净额	-21,172,866.37	22,943,721.78	-192.28%	购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	24,980,298.88	-16,032,333.69	255.81%	处置固定资产收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-6,216,444.16	-13,839,547.05	55.08%	取得借款收到的现金增加
现金及现金等价物净增加额	2,132,300.55	-8,124,857.25	126.24%	除现金收支外,受到汇率变动影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

(3)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年上半年,公司的主营业务虽未能彻底实现盈利,但在年初采取的诸多改进举措已经初显成效,亏损大幅减少,主要进展情况如下:

①组织结构调整,实现扁平化管理

面对市场环境的急剧变化,快速反应和迅速决策成为企业保持竞争优势的重要保障。公司以"完善内控、提高效率"为原则,于年初对内部组织结构进行优化调整,缩减管理层级,扩宽管理幅度,构建了扁平化的组织管理架构,加速了信息的内部传递,使公司"一点接入、全程服务"客户理念得到更彻底的贯彻落实,有利于复杂问题的解决及管理效率的提升。

②严格管控成本,降低产品单耗

公司通过严格的过程管理,密切监控生产流程中各项成本消耗,浪费点一旦被识别,立刻采取改进措施,降低单位产品能耗。在采购过程中,以直接与供应商合作为原则,减少中间代理,同时加强替代厂商的开发,做到"多途径、少环节",来降低采购成本。在生产的工程设计环节,采取大排版方式和订购特殊尺寸材料,优化设计,提升板材利用率。在生产制造环节,通过工艺布局优化和设备改造,有效提高设备稼动率和生产效率。

③积极引进人才,提升技术水平

公司在锻炼自身内功的同时,积极引进人才,加速技术实力提升。一方面,借助政府招商引智政策,聘请国外航空航天印制电路板方面的专家,担任技术培训顾问,定期对公司在制造航空航天印制电路板方面存在的技术难点、生产工艺进行培训讲解,增强了公司在这一产品领域的技术实力。另一方面,聘请业内资深人士,攻克产品升级过程中在工艺布局、设备改造、技术研发等环节存在的瓶颈,为高附加值产品订单的导入提供了强劲的技术支撑。

④调整订单分配,提升量产能力

公司一方面根据一、二工厂不同的生产能力配备及工艺水平,调整现有订单的分配;另一方面逐步导入大批量订单。通过以上努力,有效提升了产能利用率,改善了二工厂"大马拉小车"的局面,锻炼了公司整体批量生产的能力及各部门协同能力,同时为公司的主营业务收入提供了稳定的来源。

3、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件制造业	252,985,299.15	246,510,841.51	2.56%	4.77%	2.33%	2.33%
分产品						
印制电路板	242,343,047.14	246,510,841.51	-1.72%	3.45%	3.34%	0.25%
其他	10,642,252.01	0.00	100.00%	104.10%	0.00%	0.00%
分地区						
境内	122,395,647.73	114,760,036.18	6.24%	-3.20%	-7.90%	4.78%
境外	130,589,651.42	131,750,805.33	-0.89%	13.53%	13.28%	0.22%

4、核心竞争力分析

(1)稳定的客户资源

由于PCB产品质量的优劣将会直接影响下游电子设备的性能,因此在经历过客户为期一至两年的考察期后,一旦建立合作关系,将不会轻易变更。公司经过多年在PCB市场的开拓与积淀,赢得了各行业印制电路板需求客户的高度认可,特别是在汽车电子、工控等领域,已与国内外多家企业建立了长期稳定的战略双赢合作关系。同时,公司不断加强老客户潜在需求的挖掘与新客户需求的开发及导入,提升产品市场占有率。

(2)可靠的品质保证

稳定可靠的质量是企业的立足之本。公司推行过程控制精细化、品质管理规范化、管理指标数字化等多项举措,持续提升产品合格率。在采购、生产、销售各个环节进行严格的质量控制,在实践中积累了丰富的经验,通过了ISO9001、ISO/TS16949、ROHS、AS9100等质量认证。

(3)雄厚的技术实力

随着下游电子产品向"轻、薄、短、小"方向发展与进步,更多的功能被集成到更小的电路板产品中,驱使PCB生产制造企业的技术水平不断提升。经过多年的发展,生产工艺不断提升,技术实力不断增强,公司目前已具备PCB全流程制作能力,并在层压、钻孔、表面处理等专项领域不断突破,加工产品的孔径、线宽、线距、层数等关键技术指标位居国内同行业上游水平。同时,公司持续关注技术人员的培养与发展,鼓励工艺革新与技术突破,并给予专项奖励,充分激发了技术人员的创新潜力,并保证了公司技术实力的稳步提升。

(4)独特的区位优势

公司位于北方经济中心天津市,拥有多重区位优势。首先,公司作为北方屈指可数的PCB生产企业,可以快速满足部分北方客户的需求;其次,在京津冀一体化进程中,天津市将会承接部分北京的外溢功能——科技成果转化及高端制造业转移,为公司提供了更广阔的市场空间;再者,滨海新区作为国家大力打造的航空航天产业基地,为公司产品拓展航空航天应用领域提供了便利条件。

5、投资状况分析

(1)主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
优拓通信科技(上海)有限公司	子公司	电子元器件	PCB板销售	2500000	771,456.03	-1,428.91	0.00	-146,885.91	-146,885.91
中环飞朗(天津)科技有限公司	参股公司	电子元器件	印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。	1300000	589,465.56	245,858.73	466,362.95	-373,905.84	-373,905.84

(2)非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
三厂项目	30,000	1,562	10,334	34.45%	
合计	30,000	1,562	10,334	--	--

6、对2014年1-9月经营业绩的预计

2014年1-9月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

2014年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	800	至	1400
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,548.19		
业绩变动的原因说明	公司积极采取优化组织机构、强化人才竞争、加大市场开拓力度、严格管控成本等措施,并已取得初步成效。在专注主营业务发展的同时,注重增强固定资产流动性,在2014年上半年转让了部分土地使用权及房屋建筑物,有效增加了现金流。综上所述,预计2014年1-9月与上年同期相比,将实现扭亏为盈。上述经营业绩的预计是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。		

7、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

8、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

9、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

天津普林电路股份有限公司

董事长:曲德福

二〇一四年八月二十六日